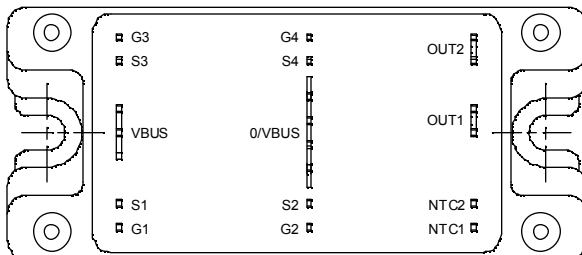
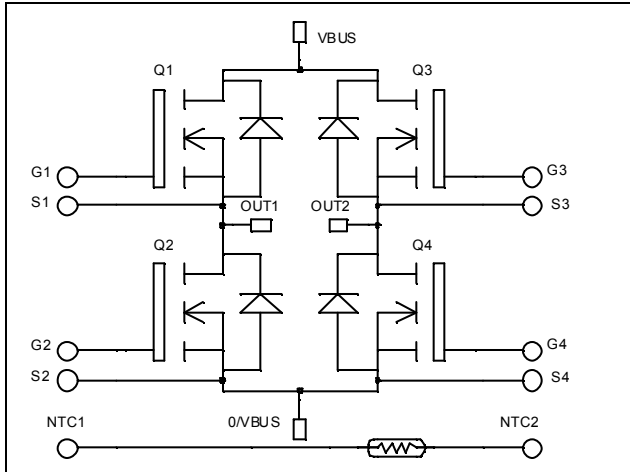


Full - Bridge MOSFET Power Module

$$V_{DSS} = 200V$$

$$R_{DSon} = 16m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$$

$$I_D = 104A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$$



Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies

Features

- Power MOS 7[®] FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - Lead frames for power connections
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	200	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$ 104	A
		$T_c = 80^\circ C$ 77	
I_{DM}	Pulsed Drain current	416	
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	19	m Ω
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$ 390	W
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	104	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	3000	



CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 200V, T_j = 25^\circ\text{C}$			250	μA
		$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 160V, T_j = 125^\circ\text{C}$			1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10V, I_D = 52A$		16	19	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 2.5\text{mA}$	3		5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V, f = 1\text{MHz}$		7220		pF
C_{oss}	Output Capacitance			2330		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			146		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10V, V_{Bus} = 100V, I_D = 104A$		140		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge			53		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge			67		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V, I_D = 104A, R_G = 5\Omega$		32		ns
T_r	Rise Time			64		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			88		
T_f	Fall Time			116		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V, I_D = 104A, R_G = 5\Omega$		849		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			929		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V, I_D = 104A, R_G = 5\Omega$		936		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			986		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			104	A
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			77	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0V, I_S = -104A$			1.3	V
dv/dt	Peak Diode Recovery ❶				5	V/ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -104A, V_R = 133V, di/dt = 100A/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		230	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		450	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_S = -104A, V_R = 133V, di/dt = 100A/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	0.9		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	3.4		

❶ dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

$I_S \leq -104A$ $di/dt \leq 700A/\mu\text{s}$ $V_R \leq V_{DSS}$ $T_j \leq 150^\circ\text{C}$

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic			Min	Typ	Max	Unit
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance					0.32	°C/W
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I isol<1mA, 50/60Hz			2500			V
T _J	Operating junction temperature range			-40		150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range			-40		125	
T _C	Operating Case Temperature			-40		100	
Torque	Mounting torque	To Heatsink	M5	2.5		4.7	N.m
Wt	Package Weight					160	g

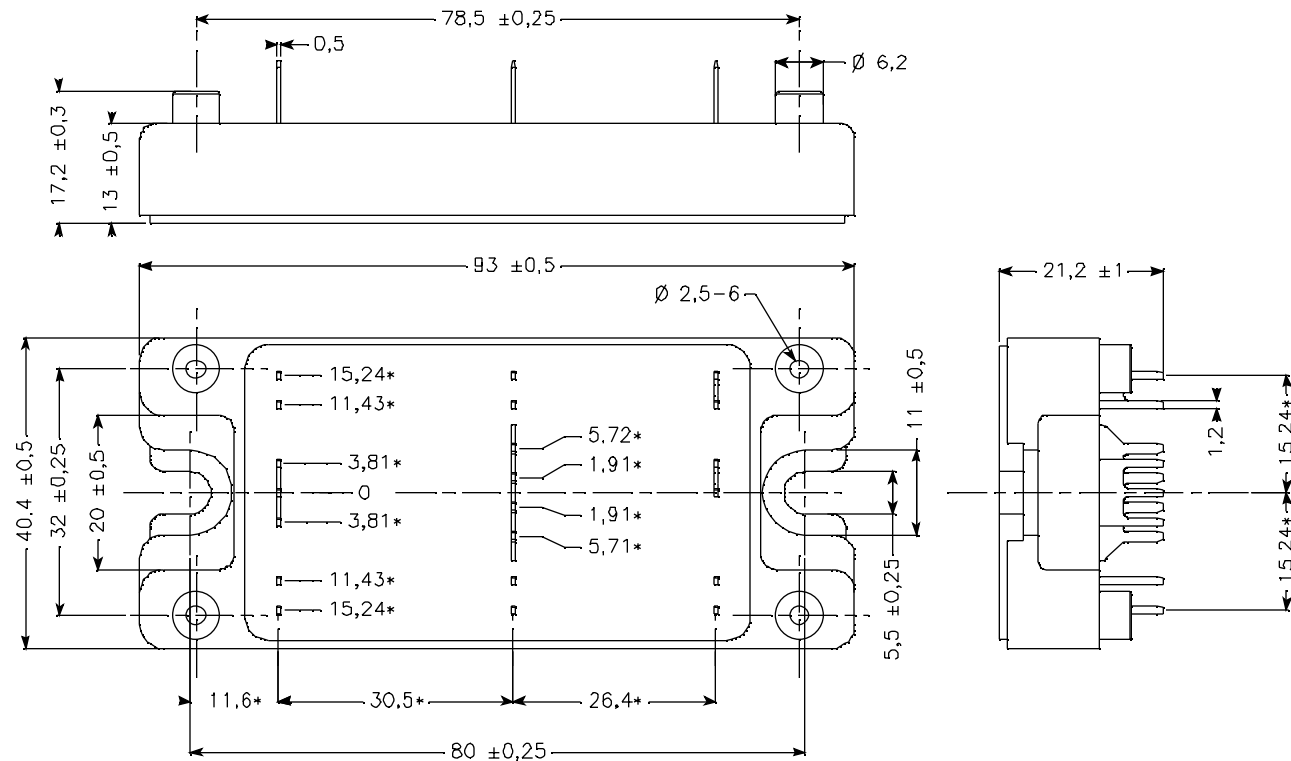
Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R ₂₅	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B _{25/85}	T ₂₅ = 298.15 K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp \left[B_{25/85} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]}$$

T: Thermistor temperature
R_T: Thermistor value at T

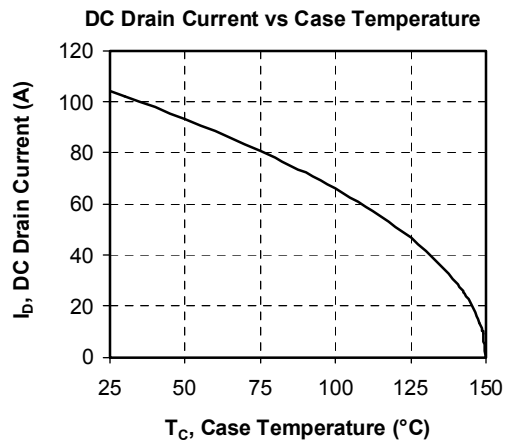
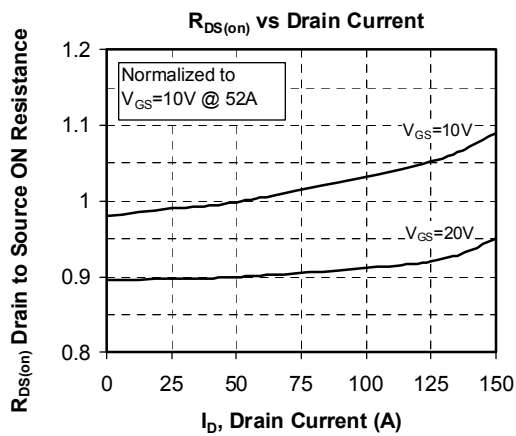
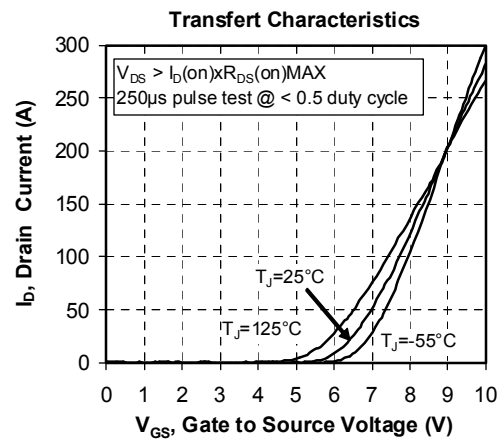
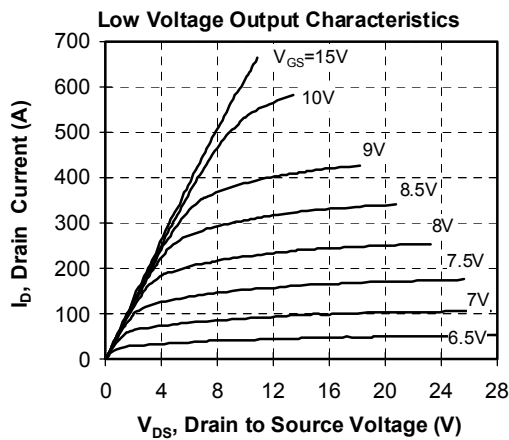
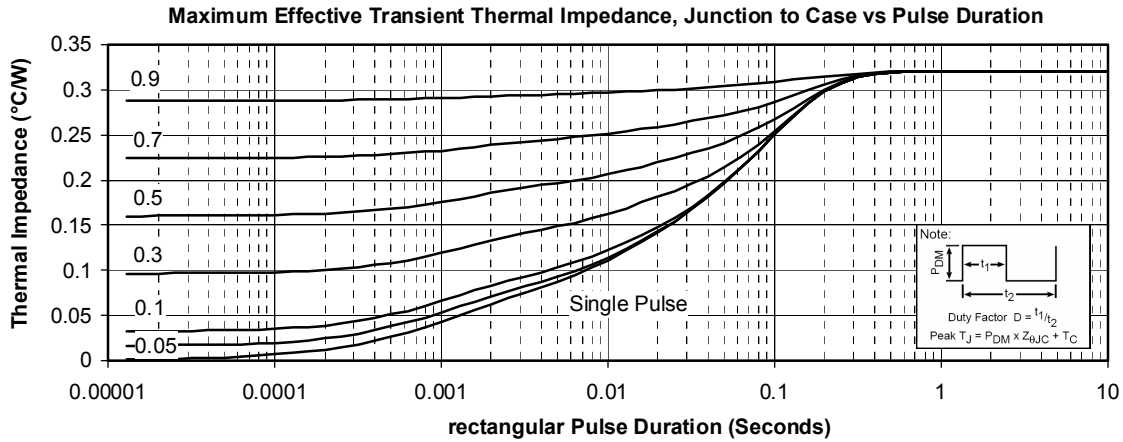
SP4 Package outline (dimensions in mm)

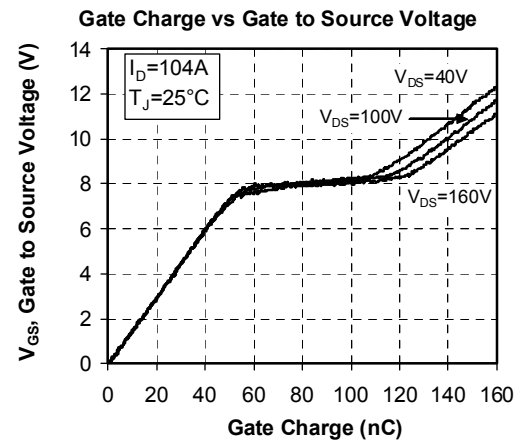
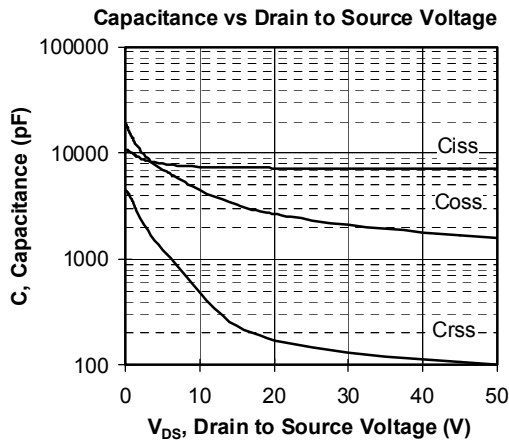
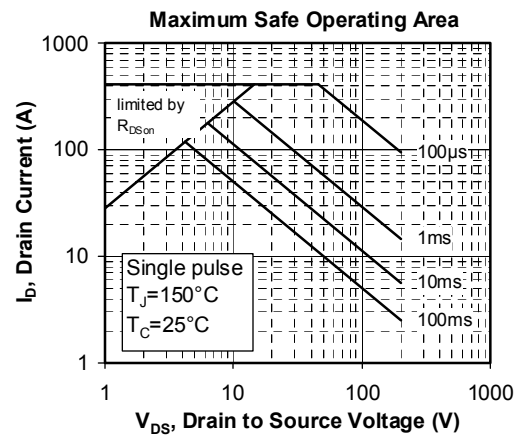
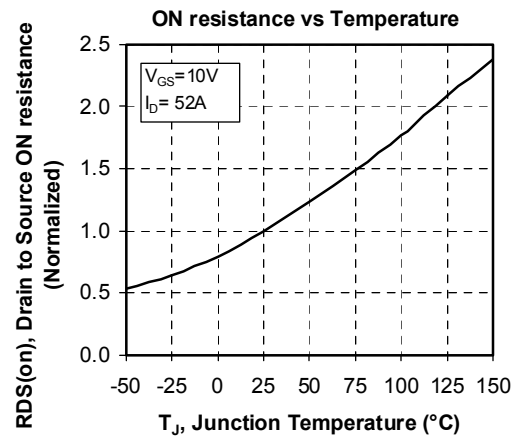


ALL DIMENSIONS MARKED "*" ARE TOLERENCED AS: ± 0.1

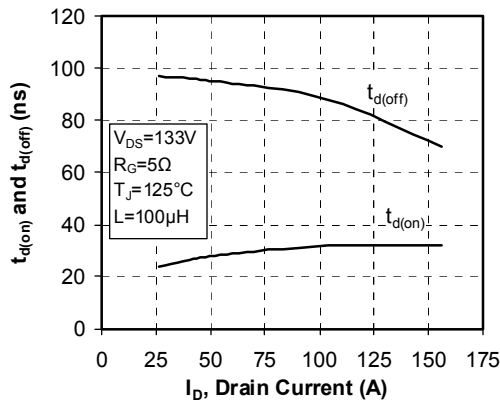
See application note APT0501 - Mounting Instructions for SP4 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve

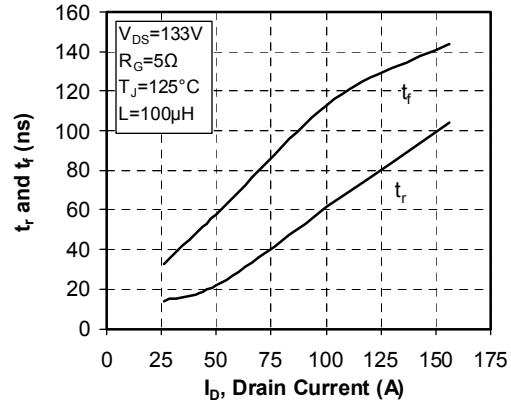




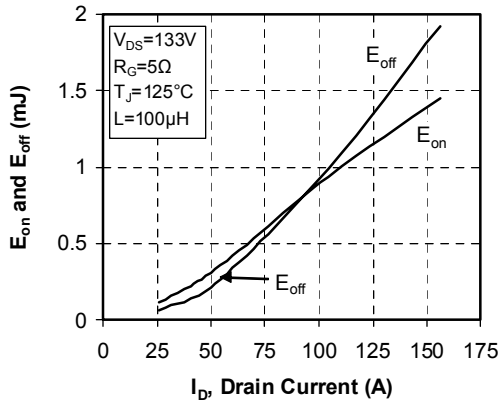
Delay Times vs Current



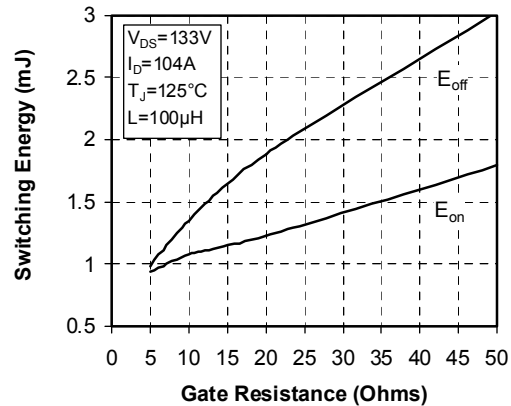
Rise and Fall times vs Current



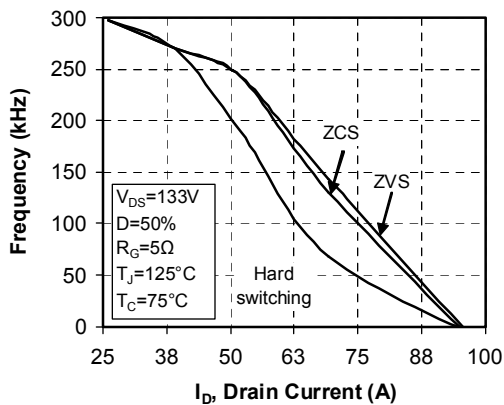
Switching Energy vs Current



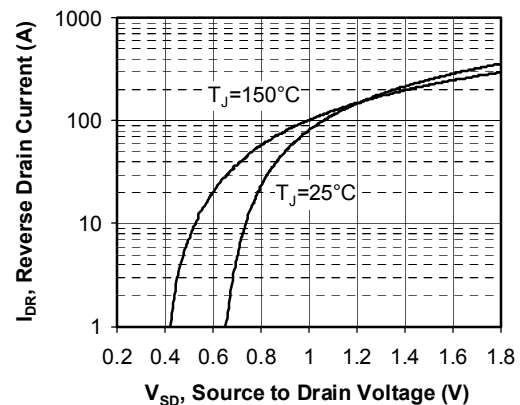
Switching Energy vs Gate Resistance



Operating Frequency vs Drain Current



Source to Drain Diode Forward Voltage



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>